# POWERED BY Dialog

Aluminium capacitor with solid electrolyte of polymer layer - has cathode comprising metal deposition layer on polymer and conductive paste printed layer with lead portion NoAbstract Dwg 1/4

Patent Assignee: NIPPON TSUSHIN KOGYO KK

## **Patent Family**

Patent Number	Kind	Date	Application Number	Kind	Date	Week	Type
JP 62189716	A	19870819	JP 8630793	A	19860217	198739	В

Priority Applications (Number Kind Date): JP 8630793 A ( 19860217)

### **Patent Details**

Patent	Kind	Language	Page	Main	IPC	Filing	Notes
JP 62189716	Α		6				

Derwent World Patents Index © 2004 Derwent Information Ltd. All rights reserved. Dialog® File Number 351 Accession Number 7276472 ⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

## ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62-189716

@Int\_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

码公開 昭和62年(1987)8月19日

H 01 G 9/05 C-8222-5E

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

9発明の名称

砂代 理 人

チップ型固体電解コンデンサ

到特 願 昭61-30793

願 昭61(1986)2月17日 29出

玉 光 の発 明 者

賢 次 簠

川崎市高津区北見方260番地 日本通信工業株式会社内

久 保 砂発 明 者 Ш 川崎市高津区北見方260番地 日本通信工業株式会社内 川崎市高津区北見方260番地

日本通信工業株式会社 ①出 願 人

弁理士 佐藤 秋比古

1発明の名称

チップ型固体電解コンデンサ

2. 特許請求の額囲

弁作用を有する金属のチップ体の一平面上に、 順に関極酸化膜、電解質のポリマー膜、金属蒸着 膜が形成してあり、該金属蒸着膜上に形成された **源電ペースト電極と前記チップ体の対向する路出** 平面である電板とから電板リードが引出されてい ることを特徴とするチップ型固体質解コンデンサ。

3. 発明の詳細な説明

(産菜上の利用分野)

本発明は、固体電解コンデンサに関し、特に、 小型で電極引出しが容易なチップ型の構造であっ て、大量生産に適したものに関する。

(従来の技術)

従来、固体電解コンデンサとしては、周体電解 質として無機半導体である2酸化マンガンを用い たもの、あるいは有機半導体であるTCNQ(テ トラシアノキノジメタン)塩を用いたものが周知 である。両者とも没滑・加熱固化のくり返しに よって固体電解質を形成する。しかし2酸化マン ガン、TCNQ塩を用いるのでは、以下に示すよ うに、小容量の小型チップ型のコンデンサをつく ることはできない。

陽極体として弁作用のある金属のチップ体から 始めて、チップ型のコンデンサをつくろうとして も、チップの一面のみ固体低解質を形成すること は困難である。固体電解質形成は、浸漬・加熱固 化するので相当の高温にさらされるから、他の一 而をおおうレジスト部材は数100°に耐えなけ ればならないからである。大面積の陽極体板から 始めて、両面に固体世解質を形成してから、片面 の固体電解質を削ってチップに切断することも考 えられるが、大面積であるため、浸漬・加熱固化 のくり返しにより陽極体板が熱電をうけ、完全な 膜形成が難しい。また陽極体板に良好な膜が形成 されたとしても、前記固体電解質が性質上もろく また粒質であるのでチップに切断分離はうまく行 かない。

### 特別昭62-189716 (2)

#### (発明が解決しようとする問題点)

上記のように、固体電解質として2酸化マンガン、TCNQ塩を用いるかぎり小容量の、小型なチップ型コンデンサは形成できない。ところで複素質な体を固体電解質のポリマー膜として降極を固体電解質のポリマー膜としてとないまで、本発明の発明者の一人が特別できれることを、本発明のかにしている。形成のでは電解酸化重合でつくられるから、形成流がリマー膜は関極体が高温にさらされない。また電流がリマー膜を形成できる。

本発明の目的は、上記のポリマー膜の性質を利用して量産的な生産が可能な小型・小容量のチップ型固体電解コンデンサを提供することにある。

#### (問題点を解決するための手段)

本発明の固体電解コンデンサは、量産に適した 構造として弁作用を有する金属のチップ体の一平 面上に、順に関極酸化膜、電解質のポリマー膜。

ミニウムのチップ状の関極体 1 の一平面上に、関極酸化膜 2 、電解質のポリマー膜 3 。金属落着膜 4 、 導電ペースト電極 5 が形成されている。関極体 1 の周辺部はソルダレジストなどのレジスト部材 6 で区画されている。

以上はチップ状の関係体から始めた場合であるが、コンデンサ構成要素部分は四方をマスクされ

金属落着膜が形成してあり、該金属落着膜上に形成された再復ペースト電極と前記チップ体の対向する露出平面である電極とから復極リードが引出されようにしたものである。

#### (作用)

本発明においては、コンデンサ形成のため弁作用のある金属の素材としてチップ体、大面積の板のどちらからも工程を進めることもできる。 電解酸化 重合によるポリマー膜は、陽極体の所定の場所にレジスト部材により区画的に形成することができて、実施例に詳しく説明するように、ほば上下面積がひとしいコンデンサチップが形成され、電極リードの引出しがきわめて容易になる。

#### (実施例)

以下、図面を参照して本発明の一実施例につき 説明する。弁作用を有する金属としては、アルミ ニウム、タンタル、チタン、ニオブなどあるが、 この実施例ではアルミニウムについて述べる。

第1図はチップ型のコンデンサ本体を示したもので、(a)が平面図、(b)が正面断面図である。アル

ているから、面積の広い板状体をレジスト部材をマスクとして格子状におおい、区画された各部分にコンデンサ構成要素を模成することができる。 構成要素をそれぞれレジスト部材の部分で切断し、 多数のチップ素子に分離することができる。

#### (発明の効果)

以上詳しく説明したように、本発明は固体世解

### 特問昭62-189716(3)

質のポリマー膜をコンデンサの半導体層として利用することにより、コンデンサ構成要素を形成したチップ案子を容易に形成できる。このチップ素子は、表導に陽極体電極と導電ペースト電極とがほぼ同面積に形成され、フレームリード引出しと樹脂サ装の自動化がきわめて容易である。

このようにして従来の方法で製作できなかった 小型の固体電解コンデンサを得ることができる。 またチップ素子は大面積の板状体に複数個のコン デンサ構成要素を同時に作成し、切断分離するこ ともでき、チップ素子のコスト低減が可能である。

#### 4. 図面の簡単な説明

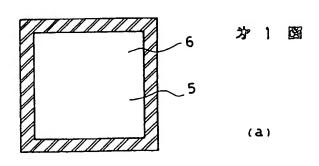
図面は本発明の一実施例に係り、第1図はチップ素子の平面図、正面断面図、第2図はチップ素子の形成工程を説明する図、第3図は樹脂モールド時のフレームリード接続図、第4図は樹脂モールドした完成品を示す図である。

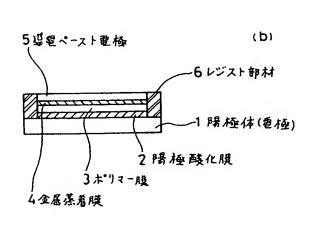
1....陽極体、 2....陽極酸化膜、

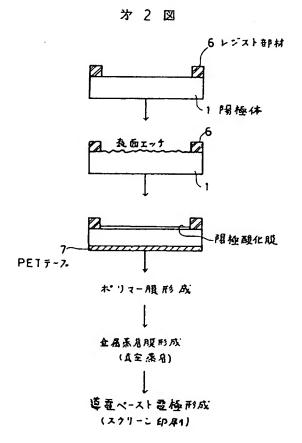
3 ……ポリマー腱、 4……金属蒸着膜、

5…遊はペースト電極、 6…レジスト部材、 8…チップ素子、 9…フレームリード、 10…外部電極、 11… 樹脂モールド。

特許出願人 日本通信工業株式会社 代理人 弁理士 佐廢秋比古

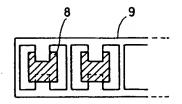






特開昭62-189716 (4)

**为** 3 ⊠



为 4 図

